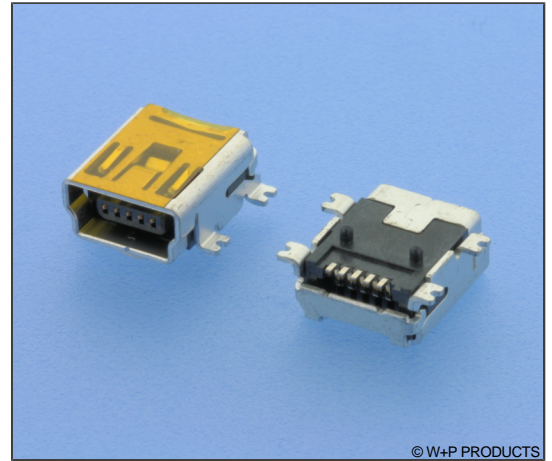


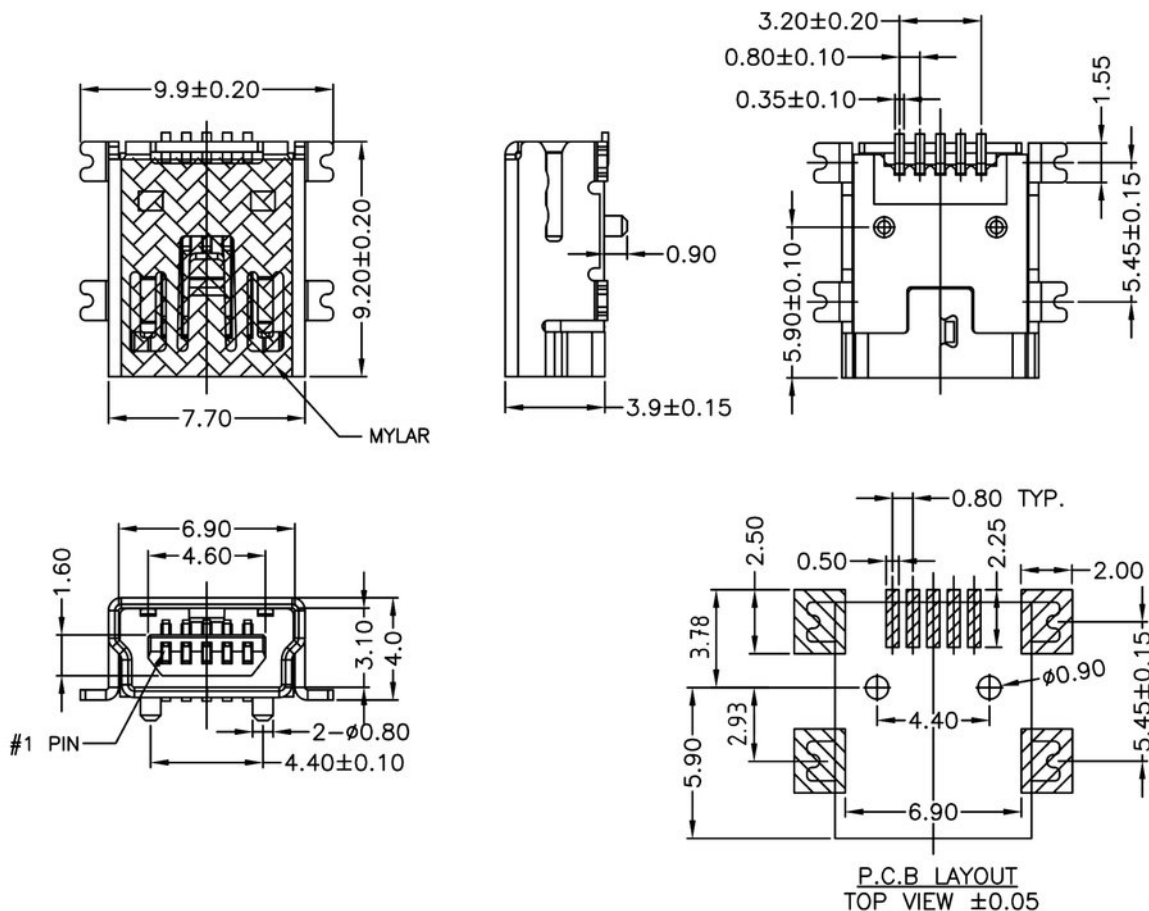
SMT-Mini-USB Steckverbinder, Typ B, Buchse liegend SMT Mini-USB Connectors, Type B, Jacks, Horizontal

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Kupferlegierung, vernickelt
Shell	Copper alloy, Ni plated
Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0, schwarz
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0, black
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel (siehe Optionen unten)
Contact Surface	Gold over nickel (see options below)
Oberfläche Lötanschluss	Zinn über Nickel
Plating Solder Side	Tin plated over nickel
Durchgangswiderstand	< 50 mΩ
Contact Resistance	< 50 mΩ
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Insulation Resistance	> 100 MΩ
Spannungsfestigkeit	100 V AC
Test Voltage	100 V AC
Nennspannung	30 V RMS
Voltage Rating	30 V RMS
Nennstrom	1,5 A bei 25 °C
Current Rating	1,5 A at 25 °C
Temperaturbereich	-20 °C ... +85 °C
Temperature Range	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung	260 °C max. für 5s
Processing	260 °C max. for 5s



© W+P PRODUCTS



Series	Type	Contacts	Plating*	Packing
8234	2 2 Type B (female)	05	60 60 Sel. Au/Sn 80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0)	FTR FTR Tape & Reel Verpackung, Folien-Pads Tape & Reel Packing, film tape

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.